

福建中富通 - 功能 #1257

任务 # 1251 (完结): 福建中富通 样机设计制作及B接口测试

功能 # 1255 (完结): 机柜温湿度OM-TH109

硬件设计

2017-11-02 09:44 - 盘 贵星

| | | | |
|-------|------|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2017-10-08 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2017-11-20 |
| 指派给: | 盘 贵星 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |

描述

1、参照样为温湿度，市场同行进行设计。

历史记录

#1 - 2017-11-02 09:49 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 80

2017-11-1 1、一完成样机设计5个，经过功能测试OK，

#2 - 2017-11-02 09:51 - 盘 贵星

- 指派给 从 盘 贵星 变更为 黄 虹琳

2017-11-1 1、焊接样机5个，做过稳定性及高温测试。测试报告详见技术部黄虹琳提交。

#3 - 2017-11-02 16:13 - 黄 虹琳

- 文件 OM-TH109 机柜温湿度测试报告.xlsx 已添加

- % 完成 从 0 变更为 100

经过12天的测试周期，测试产品无大的异常，具体可以查看表格。 高温老化 恒温测试 硬件基本功能测试 测试结果正常！
具体的审核有研发给予另行说明。

#4 - 2017-11-02 16:13 - 黄 虹琳

- % 完成 从 100 变更为 90

#5 - 2017-11-12 10:26 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2017-11-20

- 开始日期 被设置为 2017-10-08

2017-11-12 1、按外壳尺寸进行修改PCB，主要显示屏和拨码往上移动，PCB布线重新整理。

#6 - 2017-11-17 16:42 - 盘 贵星

2017-11-17 焊接完成4个板子，安装外壳及测试，正常。

#7 - 2017-11-18 13:04 - 盘 贵星

- % 完成 从 90 变更为 100

10个样品已经焊接完成，等待外壳丝印及镜片即可发货给客户确认。

#8 - 2017-11-21 10:54 - 盘贵星

- 文件 OM-TH109 硬件说明.docx 已添加

- 文件 接口定义.png 已添加

- 类别 被设置为 硬件

2017-11-21 硬件接口定义说明：详细见附件。

#9 - 2017-11-21 10:54 - 盘贵星

!http://192.168.3.160/redmine/attachments/download/1149/%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E5%AE%9A%E4%B9%89.png!

#10 - 2017-11-21 14:42 - om 经理1

RJ45 P3 P6按主机接口增强冗余

#11 - 2017-11-23 11:22 - om 经理1

生产上主要考虑时间进度，对方提议的拼版降低生产成本和提高效率等需报价后综合评估

#12 - 2017-11-30 12:56 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

- 指派给从 黄虹琳 变更为 盘贵星

生产前注意确认RJ45接口带冗余

文件

| | | | |
|------------------------|---------|------------|-----|
| OM-TH109机柜温湿度测试报告.xlsx | 17.3 KB | 2017-11-02 | 黄虹琳 |
| OM-TH109硬件说明.docx | 13.6 KB | 2017-11-21 | 盘贵星 |
| 接口定义.png | 21.9 KB | 2017-11-21 | 盘贵星 |